

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, I., & Astuti, D. (2015). *Penentuan Konduktivitas Termal Logam Tembaga , Kuningan , dan . 6*, 30–34.
- Alim, M. I., Mardiana, D., A, A. D., & Anggoro, D. (2017). *Uji Konduktivitas Termal Material Non Logam*.
- Astuti, F. (2020). *PENGUKURAN KONDUKTIVITAS PANAS MATERIAL BATA API MENGGUNAKAN SISTEM HOPE PLATE BERBASIS ARDUINO MEASUREMENT OF THERMAL CONDUCTIVITY OF FIRE BRICK USING PENDAHULUAN Perpindahan panas atau proses heat transfer merupakan suatu proses pada suatu material untu. 1*(1), 1411–1418.
- Eka, & Nevada. (n.d.). *No Title*.
- K. Suarsana, I. Astika, & L. S. (2009). *KARAKTERISASI KONDUKTIVITAS TERMAL DAN KEKERASAN. 108–116*.
- Laraswati, D. A. (2018). *Bahan uji Peltier Sensor. 07*, 6–10.
- Nandiati, S., Kirom, M. R., & Ajiwiguna, T. A. (2019). *EVALUASI KINERJA PADA BERBAGAI VARIASI SUSUNAN HEAT EXCHANGER MENGGUNAKAN METODE LMTD DAN NTU EVALUATION OF HEAT EXCHANGER CONFIGURATION VARIATE PERFORMANCE USING LMTD AND NTU METHODS. 6*(2), 5058–5065.
- Rahayu, E. J. (2018). *PENGARUH KOMPOSISI KUNINGAN (CuZn) TERHADAP KEKUATAN IMPACT , KEKERASAN DAN STRUKTUR MIKRO HASIL PENGECORAN ALUMINIUM (Al) DENGAN MENGGUNAKAN*.
- Rebi Okzama, A. K. (2019). *Alat Uji, Konduktivitas Termal, Bahan, Panas K. 906–913*.
- Sidik Irianto, Fajar & Dzulfikar, M. (2014). *Jurnal Ilmiah Cendekia Eksakta 8. 8–16*.
- Sulfianty, Nurhayati, S. (2020). *STUDI TENTANG KONDUKTIVITAS DAN*

RESISTANSI TERMAL Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat menyebabkan terjadinya temperatur bangunan rumah tinggal . Temperatur yang tinggi disebabkan oleh tidak adanya sirkulasi aspek mekanik , optik. 02, 161–170.

Sundari, E. (2015). *Pengaruh temperatur dan ketebalan benda cor terhadap sifat mekanik pada proses pengecoran alumunium. 7, 25–30.*

Syaefullah, R., & Yuliyanto, G. (2006). *Rancang Bangun Alat Ukur Konduktivitas Panas Bahan Dengan Metode Needle Probe Berbasis Mikrokontroler AT89S52. 37–42.*

Www.bohler-edelstahl.com. (2014). Cold Work Steels. *Encyclopedia of Lubricants and Lubrication*, 278–278. https://doi.org/10.1007/978-3-642-22647-2_200085

